

2016 Technology Seminar

TRI
innovation

Inspection and Testing for Industry 4.0

迎接**工业4.0**的到来

日期..... 时间.....

23 MAR 9:00AM
2016 16:00PM

地点.....

Shangri-la Hotel Shenzhen
深圳香格里拉大酒店

时程

- | | |
|-------------|--|
| 9:20~9:40 | 报到
报到与早餐 |
| 10:00~10:10 | 开场
林总 开场及前言 |
| 10:10~10:50 | 3D SPI
高速及自动化3D SPI |
| 10:50~11:40 | 3D AOI
超精准3D 爬锡与焊点检测 |
| 11:40~12:00 | 产品展示
现场产品展示 |
| 12:00~13:30 | 午餐
用餐, 沟通及交流 |
| 13:30~14:20 | AXI, CT 检测
革命性断层扫描(CT)应用与 NPI Solutions |
| 14:20~15:00 | Multi-core ICT Testing
新型多核心TR5001 SII 系列 ICT |
| 15:00~15:30 | YMS 4.0 生产良率管理系统 |
| 15:30~16:00 | 茶歇+产品展示 |
| 16:00 | Q&A, 有奖徵答 |

新产品介绍



TR7007Q 3D SPI

智能型走停式3D SPI,拥有四向数位条纹光投影,最高解析度可达6 μ m,适合0250125 mm微小元件检测。



TR7700Q 3D AOI

精准型走停式3D AOI,拥有四向数位条纹光投影,最高解析度可达6 μ m,可检测锡点的爬锡品质及高度。



TR7600F3D AXI

全新3D X射线检测系统拥有平板式相机及超高解析的断层数位扫描(CT),可检测复杂的多层板及隐藏式锡点。



TR5001 SII 系列 ICT

新型多核心及平行测试的ICT检测方案,提升检测精准度、速度、产能及减低人力需求。

若有任何问题请联系:

毛来黎 小姐 Tel: +86-755-8311-2668 分机 6033, 或 email: Laili_mao@cn.tri.com.tw

<http://marketing.tri.com.tw/2016seminar/sz.aspx>

诚邀参加!

网上报名请按此

德律® TRI INNOVATION®

